12

Коммутация 100 kV импульсов в планарном "открытом" разряде с генерацией встречных электронных пучков

© П.А. Бохан¹, П.П. Гугин¹, Дм.Э. Закревский^{1,2,¶}, М.А. Лаврухин¹

¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

² Новосибирский государственный технический университет [¶] E-mail: zakrdm@isp.nsc.ru

Поступило в Редакцию 22 июня 2017 г.

Представлены результаты исследования планарного "открытого" разряда с генерацией встречных электронных пучков при высоком напряжении и значительных, вплоть до атмосферного, давлениях рабочего газа. Продемонстрирована возможность его функционирования в гелии при напряжении свыше 100 kV, при этом повышение рабочего напряжения не препятствует быстрому пробою с характерными временами коммутации ~ 1 ns. Особенностью этого типа разряда является существование области давлений газа, в которой наблюдается немонотонная зависимость времени задержки развития разряда от напряжения, связанная с конкуренцией эмиссионных процессов, приводящих к пробою.

DOI: 10.21883/PJTF.2017.20.45148.16930

Генерирование импульсов с наносекундным и субнаносекундным фронтами нарастания представляет собой активно развивающуюся область науки. Основным элементом в процессе генерации высоковольтных импульсов является коммутатор — устройство, способное перейти из непроводящего состояния в состояние высокой проводимости за минимальное время. Современная силовая электроника, лазерная физика, ускорительная техника и т.д. предъявляют жесткие требования к коммутационным устройствам, которые существующие приборы не могут обеспечить, и поэтому появление новых коммутирующих (обостряющих) устройств и разработка на их основе эффективных генераторов

37

(обострителей) высоковольтных импульсов нано- и субнаносекундного диапазона, особенно функционирующих в частотном диапазоне, крайне необходимы.

В настоящее время основное внимание направлено на исследование и разработку газоразрядных и твердотельных коммутационных элементов с нано- и субнаносекундными временами коммутации в нескольких направлениях: устройств с требованиями к форме и джиттеру генерируемого импульса; устройств, функционирующих в частотном режиме (десятки-сотни килогерц) с напряжением в десятки киловольт; высокоэнергетических устройств (коммутируемые напряжения свыше сотни киловольт).

В работах [1–4] представлены результаты экспериментальных исследований и физическая модель планарного высоковольтного "открытого" разряда (OP) в гелии с генерацией встречных электронных пучков (ЭП), продемонстрировавшие сверхбыстрый пробой разрядного промежутка. В устройствах на основе этого разряда — кивотронах — при приложении к промежутку напряжения $U \approx 20 \text{ kV}$ генерируются электронные пучки с плотностью тока до 1000 A/cm² [1] и скоростью нарастания 500 A · cm⁻² · ns⁻¹ [2]. Время коммутации может достигать 100 рѕ при $U \approx 20 \text{ kV}$ [3], а само устройство работоспособно до частот следования импульсов $f \approx 100 \text{ kHz}$ [1]. Указанные характеристики разряда являются уникальными и могут быть использованы для создания частотно-функционирующих источников электронных пучков или коммутаторов (обострителей) с большой мощностью с субнаносекундными характерными временами.

В [1–3] напряжение и рабочее давление газа не превышали 30 kV и 100 Тогг соответственно, причем с их ростом время коммутации уменьшалось. С целью существенного расширения диапазона условий функционирования планарного ОР с генерацией встречных ЭП в работе проведено исследование генерационных и коммутационных характеристик разряда при значительно бо́льших напряжениях (U > 30 kV) и давлениях (вплоть до атмосферного).

Эксперименты проводились с разрядной ячейкой, описание которой представлено в [1]. Устройство содержит два разрядных промежутка с длиной 12 mm и поперечным сечением 6.2×1.9 cm, образованных двумя плоскими прямоугольными катодами и общей сеткой — анодом. Катоды изготавливались из реакционно-спеченного карбида кремния с удельным сопротивлением $\sim 0.5 \Omega \cdot$ cm. Анодная сетка с геометри-

ческой прозрачностью ~ 95% изготавливалась из молибденовой проволоки диаметром ~ 50 μ m. Электроды разделялись диэлектрическим изолятором из набора пластин из оксида алюминия толщиной 1 mm, которые располагались со сдвигом друг относительно друга для затруднения поверхностного пробоя по внутренней и наружной поверхностям изолятора. Конструктивная собственная емкость ячейки составляла $C_0 \approx 2 \times 13$ pF.

39

В схеме питания использовался принцип магнитной компрессии исходного импульса, формируемого разрядом накопительной емкости $C = 6 \, \mathrm{nF}$ через первичный коммутатор — тиратрон с холодным катодом ТПИЗ-10k/25 — и импульсный трансформатор с коэффициентом трансформации 1:5. Нагрузкой служил набор малоиндуктивных сопротивлений ТВО-5 с номиналом $R_L = 14-50 \,\Omega$. Была выбрана положительная полярность импульса напряжения, соответственно катоды коммутатора были заземлены, а напряжение прикладывалось к анодной сетке. Максимальное напряжение зарядки собственной емкости кивотрона могло достигать 125 kV при длительности его фронта $\tau \approx 20 \, {\rm ns}$ (по уровню 0.1–0.9). В качестве датчиков напряжения использовались малоиндуктивные сопротивления TBO-5 с $R = 10 - 100 \,\mathrm{k}\Omega$. Высокий импеданс и меры, обеспечивающие электрическую изоляцию, сузили полосу пропускания датчиков, но тем не менее суммарная полоса пропускания системы регистрации с учетом подводящих кабелей и аттенюаторов осциллографа была не хуже 300 MHz.

Эксперименты проводились в гелии при давлении $p_{\text{He}} \approx 2-760$ Torr и f = 150 Hz. В работе регистрировались импульсное напряжение U, время задержки пробоя на полувысоте τ_d и время коммутации τ_s — время разряда собственной емкости через разрядный промежуток.

Разряд зажигался при приложении импульсного напряжения между катодом и анодом при $p_{\text{He}} > 2 \text{ Torr}$ и U > 5 kV. В этом случае в разрядных промежутках появляется свечение, которое при U > 7 kV заполняет весь объем. Осциллограммы импульсов напряжения U = 60, 70, 80 и 100 kV при давлениях $p_{\text{He}} = 2.4$ и 4 Torr приведены на рис. 1.

В типичных условиях функционирования ОР при постоянной скорости заряда собственной емкости C_0 увеличение напряжения на разрядном промежутке сопровождается уменьшением времени задержки пробоя, что и наблюдалось в наших экспериментах при $p_{\text{He}} \ge 6$ Torr. Вследствие преждевременного пробоя промежутка при таких давлениях



Рис. 1. Осциллограммы импульсов напряжения при $p_{\text{He}} = 4$ (*1*-3) и 2.4 Torr (4). Осциллограммы *1*-3 для давления $p_{\text{He}} = 4$ Torr и осциллограмма 4 для $p_{\text{He}} = 2.4$ Torr демонстрируют динамику изменения формы импульса при увеличении напряжения: *1* — 60 kV, *2* — 70 kV, *3* — 80 kV, *4* — 100 kV.

не удавалось поднять напряжение выше 65 kV. Уменьшение времени заряда C_0 и давления до $p_{\text{He}} \approx 2.4$ Torr позволило достигнуть U = 100 kV, хотя и при этом напряжении C_0 не успевала полностью заряжаться. По оценкам при U = 80 kV ток достигал ~ 1.6 kA при его длительности, равной времени спада напряжения на разрядном промежутке (~ 1 ns).

Дальнейшее увеличение напряжения свыше U > 100 kV требовало значительного снижения давления рабочего газа $p_{\text{He}} < 2$ Тогг и сопровождалось развитием разряда по поверхности разделительного изолятора, что хорошо наблюдалось визуально, а само изменение характера разряда регистрировалось на осциллограммах. Обусловленное этим процессом наибольшее напряжение на аноде, достигнутое в работе, составило $U \approx 120 \text{ kV}$.

Особенностью данного типа разряда является существование области давлений рабочего газа, в которой наблюдается немонотонная зависимость задержки времени пробоя от приложенного напряжения

41



Рис. 2. Зависимость задержки времени пробоя τ_d от U при $p_{\text{He}} = 4.2$ (1), 5 (2), 6 (3) и 7.5 Torr (4).

 $\tau_d(U)$. В наших экспериментах при $p_{\text{He}} < 6$ Torr с увеличением U величина τ_d монотонно растет, а затем резко уменьшается (рис. 2).

Зависимости времени коммутации от напряжения на разрядном промежутке $\tau_s(U)$ и степень обострения импульсов S(U), где $S = \tau_d/\tau_s$, приведены на рис. 3. При $U < 50 \, \text{kV}$ время коммутации для одинаковых напряжений меньше для больших давлений газа. В отличие от ранее полученных результатов для коаксиальных и планарных кивотронов, для которых τ_s с ростом напряжения уменьшается (см., например, [1–4]) в рассматриваемом случае зависимость $\tau_s(U)$ для $p_{\text{He}} > 6$ Torr является немонотонной функцией, и только при напряжениях $U > 50 \, \text{kV}$ для всех давлений газа τ_s типично уменьшается с ростом напряжения, достигая $\tau_s \approx 1 \text{ ns}$ (по уровню 0.1–0.9). При U > 85 kV время коммутации начинает расти из-за изменения характера протекания тока в разрядном промежутке. Оно состоит в том, что пробой осуществляется раньше, чем напряжение на аноде достигает максимума. Поэтому зарядный ток протекает через кивотрон, что увеличивает время спада на нем напряжения. В представленном масштабе осциллограмм остаточное напряжение на нагрузке Uth не фиксируется, что позволяет говорить

42



Puc. 3. a — зависимость времени пробоя τ_s от U при $p_{\text{He}} = 4$ (1), 4.2 (2), 5 (3) и 7.5 Torr (4). b — зависимость степени обострения S от U при $p_{\text{He}} = 4.2$ (1), 5 (2), 6 (3) и 7.5 Torr (4).

о том, что при $U > 10 \,\mathrm{kV}$ эффективность коммутации $(U - U_{th})/U$ близка к единице. Величина *S* лежит в диапазоне $S \approx 10-35$, причем при относительно полной длительности импульса степень обострения

достигает $S \approx 100$ и для $p_{\rm He} \ge 6$ Torr мало зависит от приложенного напряжения.

Как было упомянуто выше, повышение давления газа приводило к преждевременному пробою промежутка и требовало уменьшения времени подъема напряжения τ . Добавление в электрическую схему дополнительного звена компрессии позволило уменьшить τ до 10 пs. Несмотря на то что величина τ и в этом случае оказалась недостаточной для полного заряда C_0 , удалось обеспечить функционирование планарного ОР с однородным протеканием тока до $p_{\rm He} = 1$ atm с $U \approx 32-35$ kV и длительностью импульса напряжения на полувысоте ~ 8 ns.

Качественно полученные результаты можно объяснить следующим образом. В основе функционирования планарного ОР с общей анодной сеткой лежит развитие тока вследствие генерации встречных ЭП при совокупном действии фотоэмиссии, эмиссии под действием тяжелых частиц и вторичной электрон-электронной эмиссии [1,4]. Электроны, совершая осцилляции через разрядные промежутки от одного катода к другому, обеспечивают ионизацию газа. Образующиеся ионы дрейфуют к катодам, создавая быстрые атомы в реакциях резонансной перезарядки, которые в свою очередь оказываются возбужденными в резонансное состояние в реакции столкновительной передачи возбуждения. Первоначально эмиссия электронов обеспечивается фотоэмиссией под действием вакуумного ультрафиолетового (ВУФ) излучения от быстрых атомов, генерирующих сдвинутые по частоте из-за эффекта Доплера резонансные фотоны. На этой стадии происходит формирование структуры разряда с квазинейтральной областью и прикатодными слоями. По мере роста плотности плазмы толщина катодных слоев уменьшается и электрическое поле в них возрастает. В результате увеличивается поток ионов и быстрых атомов на поверхность катода, и ток, вызванный эмиссией под действием тяжелых частиц, становится заметным. Основной вклад в эмиссию под действием тяжелых частиц принадлежит быстрым атомам. Таким образом, быстрые тяжелые частицы обеспечивают эмиссию электронов как в процессе генерации ВУФ-фотонов с последующей фотоэмиссией, так и при их непосредственном воздействии на катод. Очевидно, что в зависимости от давления и приложенного напряжения роль различных эмиссионных процессов и их динамика будут различаться [4].

При обеспечении условий доминирования фотоэмиссионных механизмов генерации электронов скорость нарастания плотности тока под воздействием ВУФ-излучения от быстрых атомов выражается через соотношение [2]

44

$$dn_e/dt = \sigma_R v_a \gamma_{ph} R_s N N_{\rm He}^f N_i^* / 2, \qquad (1)$$

где σ_R — сечение возбуждения резонансного состояния атома гелия быстрым атомом [5], $v_a = (2\bar{w}/M)^{0.5}$, \bar{w} — скорость и средняя энергия быстрых атомов, М — масса атома гелия, γ_{ph} — коэффициент фотоэмиссии, R_s — геометрический перехват излучения катодом, N, N_{He}^{f} и N_{i}^{*} — концентрация атомов, количество возникших в разрядном промежутке быстрых атомов, появляющихся в результате перезарядки иона, и скорость генерации ионов. Величины σ_R , v_a и N_i^* прямо зависят от рабочего напряжения. Увеличение напряжения при постоянном давлении газа позволяет достигать большей скорости ионов [4]. При этом вследствие возрастания σ_R (до $\bar{w} \approx 600 \,\mathrm{eV}$) [5] увеличивается количество фотонов, что приводит к возрастанию скорости развития тока и к более быстрой коммутации при высоких напряжениях. С другой стороны, с ростом напряжения баланс потерь энергии быстрых электронов между плазмой и сеткой смещается в пользу последней вследствие уменьшения вклада в плазму пропорционально $(\ln w)/w$ [6]. Это приводит к уменьшению количества быстрых атомов, создаваемых на единицу энергии. Совокупность этих механизмов приводит к конкуренции механизмов эмиссии электронов и сложному характеру зависимостей $\tau_d(U)$ и $\tau_s(U)$. При уменьшении давления газа увеличение рабочего напряжения приводит к относительному сокращению роли фотоэмиссии в доле тока разряда, а с определенного U — к преобладанию в процессе развития тока эмиссии электронов под действием тяжелых частиц.

Оценка по формуле (1) при $U \approx 80 \, \text{kV}$ дает величину нарастания концентрации электронов $dn_e/dt \approx 0.4 \, \text{ns}^{-1}$, что должно соответствовать значительно меньшим характерным временам развития пробоя, чем экспериментально наблюдаемые. Причиной такого несоответствия является наличие собственной емкости ячейки и индуктивности разрядного контура, которые увеличивают время сброса напряжения на разрядном промежутке [3], а также затягивание измеренных τ_s вследствие ограничения полосы пропускания регистрирующих цепей.

Таким образом, продемонстрировано, что планарный "открытый" разряд с генерацией встречных электронных пучков способен функ-

ционировать при напряжениях до $120 \, \rm kV$ и значительных, вплоть до атмосферного, давлениях рабочего газа. Показано, что повышение рабочего напряжения не препятствует быстрому пробою с характерными временами коммутации менее $\sim 1 \, \rm ns.$

45

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-19-00339).

Список литературы

- [1] Тарасенко В.Ф. Генерация убегающих электронов и рентгеновского излучения в разрядах повышенного давления. Томск: STT, 2015. С. 75–110.
- [2] Бохан П.А., Гугин П.П., Закревский Д.Э. и др. // Письма в ЖТФ. 2013. Т. 39.
 В. 17. С. 44–52.
- [3] Бохан П.А., Гугин П.П., Закревский Д.Э. и др. // Письма в ЖТФ. 2016. Т. 42.
 В. 7. С. 73-80.
- [4] Швейгерт И.В., Александров А.Л., Бохан П.А. и др. // Физика плазмы. 2016. Т. 42. № 7. С. 658–670.
- [5] Kempter V., Veith F., Zehnle L. // J. Phys. B: Atom. Mol. Phys. 1975. V. 8. N 7. P. 1041–1052.
- [6] La Verne J.A., Mozumder A. // J. Phys. Chem. 1985. V. 89. N 20. P. 4219-4225.